

# 第44回 グライディング・ アカデミー

## 研磨加工の基礎

—基礎から最新技術まで—

【主催】(公社)砥粒加工学会企画委員会

【共催】(公社)精密工学会九州支部

【協賛】福岡工業大学

次世代マイクロナノ金型開発センター

砥粒加工学会では、加工技術の基礎から最新技術までを理解するための入門教育講座として「グライディング・アカデミー」を定期的で開催しています。切削、研削、研磨、工作機械の分野の第一人者によるわかりやすい講義は、毎回ご好評をいただいております。今回は、研磨加工の基本原則から現場に必要な知識までを詳しくご講義いただきます。もう一度学習したい技術者や新入社員、大学院の学生の皆様方の多数の聴講をお待ちしております。また、本講義は教育に重点を置いた教材を使用いたしますので、学校教員の皆様の教育手法の向上セミナーとしても十分活用できる内容になっております。

◆日時：平成30年11月22日(木) 10時00分～17時00分(9時30分より受付開始)

◆場所：福岡工業大学 α棟4階多目的ホール

〒811-0295 福岡市東区和白東3丁目30番1号 TEL:092-606-3131

アクセスマップ：<http://www.fit.ac.jp/shisetsu/campus/index>

JR鹿児島本線 福工大駅 徒歩 5分、西鉄バス 福工大駅 徒歩 5分

### ◆内容：

10:00～10:10 開催の挨拶

10:10～10:55 研磨加工の基礎Ⅰ「研磨の発展と科学を支える研磨技術」 九州大学 名誉教授 土肥 俊郎 氏

11:05～11:50 研磨加工の基礎Ⅱ「研磨加工の分類と加工メカニズム」 九州大学 名誉教授 土肥 俊郎 氏

11:50～12:45 昼食休憩

12:45～13:30 研磨加工の基礎Ⅲ「超精密複合研磨加工とCMP技術応用」 九州大学 名誉教授 土肥 俊郎 氏

13:40～14:40 研磨加工の基礎Ⅳ「難加工材料の研磨加工プロセス技術」 九州大学 名誉教授 土肥 俊郎 氏

14:50～15:50 「研磨加工における半導体プロセス技術への応用」 九州工業大学 鈴木 恵友 氏

16:00～17:00 「溶媒中での化学反応を利用した高精度研磨法の開発」 熊本大学 久保田章亀 氏

◆定員：30名(先着順で定員になり次第締切ります)

◆参加費：正会員・賛助会員・非会員10,000円、学生3,000円

◆申込締切：平成30年11月8日(木)

◆申込、問合せ先：(公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17 セラミックビル4F  
TEL:03-3362-4195, FAX:03-3368-0902, E-mail [staff@jsat.or.jp](mailto:staff@jsat.or.jp)

下記の項目をご記入のうえ、FAXもしくはE-mailにてお申し込みください。

FAX:03-3368-0902 E-mail: [staff@jsat.or.jp](mailto:staff@jsat.or.jp) (公社)砥粒加工学会事務局 宛

フリガナ	会員資格：正会員、賛助会員、学生会員、非会員
氏名：	(○で囲んで下さい)
勤務先：	
所属：	
所在地	
TEL： — —	FAX： — —
E-mail：	
申し込み動機：上司の勧め、学会誌、学会ホームページ、商用雑誌、メール その他(○で囲んで下さい)	